

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-103

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“联合铜箔电子材料”）
- 本次担保金额：共计 34,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 19.71 亿元，美金 1,113 万元（含本次担保）
- 本次担保无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科英华”）于 2015 年 11 月 17 日召开了公司第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向吉林银行长春东盛支行申请 29,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。其中 20,000 万元同时以公司控股子公司郑州电缆有限公司的土地及厂房抵押。本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向吉林银行长

春东盛支行申请 5,000 万元人民币综合授信,期限 1 年,并由公司为其提供担保。
本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司,成立于 2007 年,注册资本人民币 9 亿元,是公司的铜箔生产基地之一。截至 2014 年 12 月 31 日,青海电子总资产 33.05 亿元人民币,净资产 9.07 亿元人民币,净利润为 0.05 亿元人民币(经审计),资产负债率为 72.54%。截至 2015 年 6 月 30 日,青海电子总资产 36.60 亿元人民币,净资产 9.24 亿元人民币,净利润为 0.168 亿元人民币,资产负债率为 65.61%。

2、联合铜箔电子材料是原联合铜箔(惠州)有限公司经过资产剥离之后的全资子公司,成立于 2015 年,注册资本人民币 8636 万元。联合铜箔电子材料为公司的铜箔生产基地之一。截至 2015 年 10 月 31 日,联合铜箔总资产 4774 万元人民币,净资产 1745 万元人民币,净利润为-255 万元人民币,资产负债率为 63.44%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2015 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十一次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司的经营状况及资信状况良好,公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额度(万元)
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	吉林银行长春东盛支行	29,000
中科英华高技术股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	吉林银行长春东盛支行	5,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 34,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 19.71 亿元人民币,1,113 万美元(含本次担保),全部为公司全资子公司,占公司最近一期经审计净资产的 116.90%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为

81.46%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、惠州联合铜箔电子材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015年11月18日